



平成 23 年 2 月 9 日

各 位

会 社 名 横河電機株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 海堀 周造
コード番号 6841 東証第一部
問い合わせ先 広報・IR 室長 吉川 光
Tel 0422-52-5530

当社半導体テスト事業の分社のお知らせ

当社は、平成23年2月8日開催の取締役会において、当社半導体テスト事業を平成23年4月1日付けで分社することを決議しましたので以下のとおりお知らせいたします。

1. 分社の目的

当社は利益体質への転換を図るため、固定費削減による経営効率の向上と事業ポートフォリオの見直しを中心とする事業構造改革施策を実行中です。このなかで、市況の悪化により赤字となっていた当社半導体テスト事業の事業構造の見直しが最優先経営課題となっております。今回の分社にあわせ、同事業に従事している約 300 人の従業員を約 180 人に縮小し、固定費を削減することで黒字化に向け事業基盤を強化するとともに、他社とのアライアンス等の締結に向けた迅速な意思決定を可能とする組織体制を構築することを目的としています。

2. 分社の方法

平成 23 年 3 月中に 100%出資の子会社を設立し、平成 23 年 4 月 1 日に同社へ当社半導体テスト事業を譲渡いたします。

3. 子会社の概要

- (1) 会社名 : 横河テストソリューションズ株式会社
- (2) 所在地 : 東京都 武蔵野市 中町 2-9-32 (横河電機株内)
- (3) 代表者 : 代表取締役社長 河田 泰紀 (当社 執行役員 ATE 事業部長)
- (4) 事業内容 : 半導体テストに関するソリューションの提供
- (5) 払込資本 : 9 億円
- (6) 設立日 : 平成 23 年 3 月 (予定)
- (7) 資本構成 : 当社 100%出資
- (8) 従業員数 : 約 180 名

4. 業績に与える影響

平成 23 年 3 月期の連結業績に与える影響は軽微です。

以 上